

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Börse: Cboe US

ISIN: US8740391003

Währung: USD

Kurs: 167,22 USD

Stand: 18.09.2024

TSMC ist die weltweit größte Halbleiter-Gießerei, die branchenweit führende Prozesstechnologie und das größte Portfolio an prozessbewährte Bibliotheken, IPs, Design-Werkzeuge und Referenzprozess im Gießerei-Segment anbietet. TSMC ist die erste Gießerei, die Produktionskapazitäten für 20nm und 16nm anbietet. Der Hauptsitz von TSMC befindet sich in Hsinchu, Taiwan.

Aktuelles KGV	-
Gewinn je Aktie	-
Letzte Dividende je Aktie	65,00
Aktuelle Dividendenrendite	2,04
Cash Flow je Aktie	-
Buchwert je Aktie	-
Akt. Marktkapitalisierung	16.548.395,52 Mil.
EBIT	921465,61 Mil.
EBIT-Marge	42,63

Industrie: Technologie

Sektor: Hardware

Subsektor: Halbleiter

Anschrift
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
8, Li-Hsin Rd. 6, Hsinchu Science Park
Hsinchu 300-78, Taiwan
www.tsmc.com

Investor Relations: Elisabeth Sun

IR-Telefon: +886-3-568-2080

IR-Email: invest@tsmc.com

Hauptaktionäre

Streubesitz: 92,67%

Vorstand

Wendell Huang, Dr. Mark Liu, Lora Ho, Dr. Wei-Jen Lo, Rick Cassidy, Y.P. Chin, Dr. Y.J. Mii, J.K. Lin, Dr. Cliff Hou, Dr. Kevin Zhang...

Aufsichtsrat

Dr. Mark Liu, C.C. Wei, Dr. F.C. Tseng, Dr. L. Rafael Reif, Kok-Choo Chen, Michael R. Splinter, Ming-Hsin Kung, Moshe N. Gavrielov...

Mitarbeiter: -

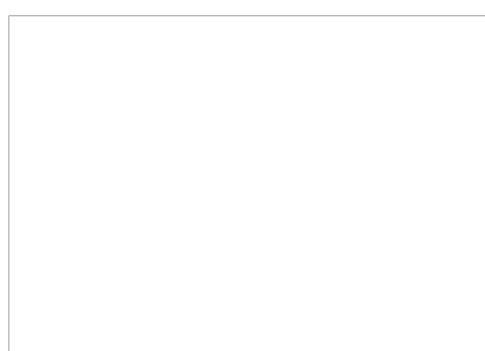
Umsatz: 2161735,84 Mil.



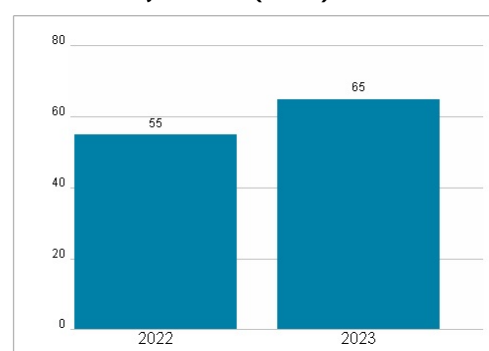
Wertentwicklung

	1M	6M	1J
Performance	+2,43%	+28,84%	+101,84%
Volatilität	43,06	40,32	36,75
Volumen Ø (Stk./Tag)	687 481	881 272	794 847

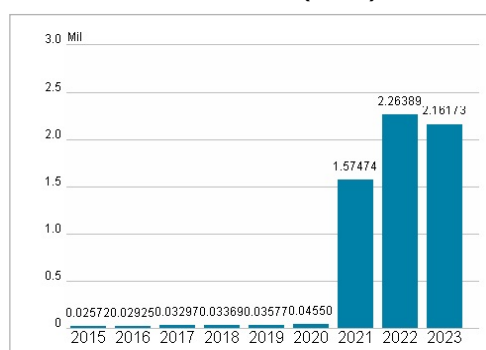
Aktuelles KGV



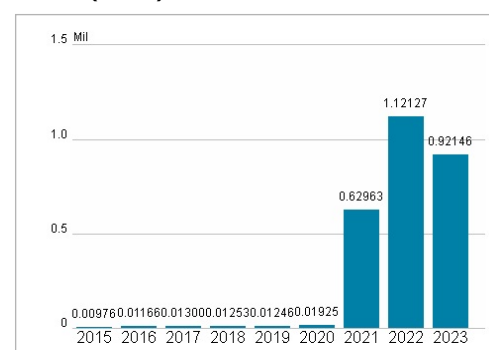
Dividende je Aktie (USD)



Unternehmensumsatz (USD)



EBIT (USD)



Historische Daten: 2023

Erstellt: 20.09.2024 07:51